ペルチェコントローラ PLC シリーズ テクニカルマニュアル

限界感度法による PI 制御パラメータの設定

(Rev. 2. 10)

適用機種: PLC-15V6A、PLC-24V6A

※ PLC-24V10A は、テクニカルマニュアル「PLC-24V10A_PID 制御パラメータの設定」を ご覧ください。

2017年4月7日 合同会社クラッグ電子



目次

1.	注意事項	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3ページ
2.	使用するソフトウェア	•	•		•	•	•								4ページ
3.	PCとの接続	•	•		•	•	•								5ページ
4.	PI制御の基本	•	•	•	•	•	•		•	•	•				6ページ
5.	P I 制御パラメータの設定方法	•	•	•	•	•	•		•	•	•				7ページ
6.	応答性改善のヒント														16ページ

1. 注意事項

本マニュアルで説明しているPI制御パラメータ設定方法は、「限界感度法」と呼ばれるものです。

この方法は、制御ゲインを徐々に上げながら実験を行い、意図的に制御の振動 状態を作りだし、そこから最適なパラメータを求めるものです。

よって、実際の動作温度が目標として設定した温度を超える(上回るまたは下回る)場合が発生します。

もし、制御対象物の許容温度範囲を超える可能性がある場合は、この方法は実施しないで下さい。

2. 使用するソフトウェア

Pi 制御パラメータの設定を行うためには、以下のソフトウェアをPCにインストールする必要があります。

- ① ペルチェドライバー "Peltier_Driver. exe" ペルチェコントローラを P C から制御するソフトウェアです。
- ② ペルチェ設定ツール "PELTIER_MEAS. exe" ペルチェコントローラの各種パラメータを設定、確認するためのソフトウェアです。

これらのソフトウェアのインストール方法は、ソフトウェアのマニュアルを参照 して下さい。

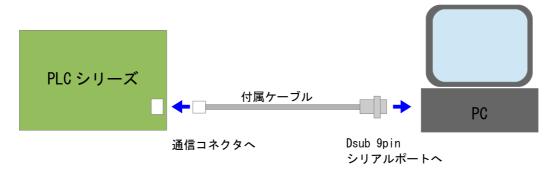
【重要】

制御用ソフト "Peltier_Driver.exe" を用いて、温度応答を観測する際、 温度計測の間隔が 1 秒間隔のため、それよりも早い応答の制御系の場合は 正しい温度応答が観測できない場合があります。

その場合は、温度応答を別の計測器(温度ロガーなど)で観測してください。

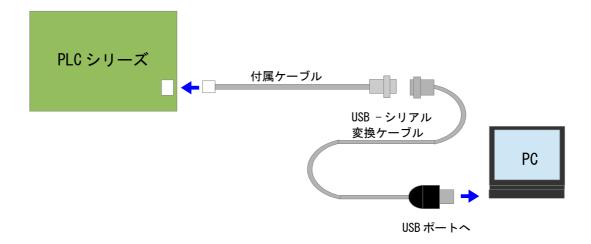
3. PCとの接続

ペルチェコントローラ PLC シリーズと P C を通信ケーブル (PLC シリーズに付属) で接続します。



※ケーブルを延長する場合は、Dsub9pinメスーDsub9pinオス のストレートケーブルを使用して下さい。

PCにシリアルポート(RS-232)が無い場合は、別途USB -シリアル変換ケーブルを用意して下さい。



4. PI 制御の基本

一般にペルチェ素子を用いた温度制御には、以下の3つの制御方式を組み 合わせたものが用いられます。

① 比例制御 (P制御; Proportional)

② 積分制御(I制御; Integral)

③ 微分制御(D制御; Differential)

ペルチェコントローラ PLC シリーズの場合は、比例制御と積分制御を組み合わせた「PI 制御」を採用しています。

PI 制御では、操作量 MV (温度を変化させるためのペルチェ素子駆動量) は、次の式で計算されます。

 $MV(n) = Kp \times [\triangle T(n) + (\triangle t/Ti) \times \Sigma \triangle T(i)]$ = $Kp \times \triangle T(n) + Ki \times \Sigma \triangle T(i)$

WV(n): 操作量(n回目のサンプリング時) △T(n): 温度偏差(目標温度と現在温度の差)

Σ ∠T(i): 温度偏差の累積値

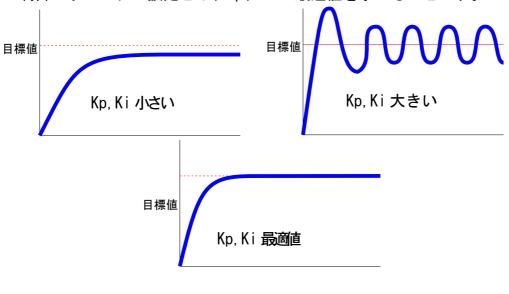
△t:制御周期 Ti:積分時間 Kp:比例係数

Ki: 積分係数 = Kp×(∠t/Ti)

※PLC シリーズの PID 制御パラメータ設定は、Kp、Ki の数値を入力します。

比例係数(Kp)が小さすぎると目標値のと温度偏差(定常偏差)が残ります。 Kpが大きすぎると応答が過敏になりオーバーシュートが大きくなったり、 振動状態になります。

積分係数(Ki)が小さすぎると目標値になかなか近づくことができません。 Ki が大きすぎるとオーバーシュートが大きくなったり、振動状態になります。 Pi 制御パラメータの設定とは、Kp、Ki の最適値を求めることです。



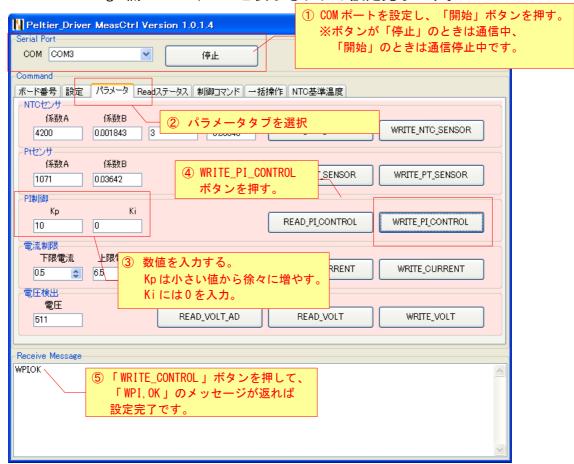
5. PI 制御パラメータの設定方法

1) 限界感度 Ku を求める

まず、Ki=0に設定し、Kp を徐々に大きくしていきステップ応答(目標値をステップ的に変化させたときの制御温度の応答)を観測します。 Kp を大きくしていくと、オーバーシュートが発生するようになり、さらに大きくすると振動状態(目標値を中心として温度が上下する状態が継続)が発生します。振動状態となる最小の Kp を限界感度(Ku)と呼びます。

1-1) Kp、Ki を PLC シリーズに設定する

- ・PLC シリーズの電源の ON し、ペルチェ設定ツール"PELTIER_MEAS. exe"を 起動して下さい。
- Serial Portのプルダウンメニューで適切な COM ポート番号を選択し、 「開始」ボタンを押して、PC と PLC シリーズを通信状態にしてください。 「Writeパラメータ」のタブをクリックし、PI 制御の Kp と Ki に数字を入力 して「Write_PI_CONTROL」ボタンを押して下さい。
- Receive Message 欄に "WPI, OK" と表示されれば設定完了です。



1-2) ステップ応答を測定する

- ・ペルチェ設定ツール"PELTIER_MEAS. exe"からの通信を停止するために Serial Portの「停止」ボタンを押して下さい。
- ・ペルチェドライバー "Peltier_Driver. exe"を起動します。
- ・RS232 のプルダウンメニューで適切な COM ポート番号を選択し、
- ・「開始」ボタンを押して、PCとPLCシリーズを通信状態にしてください。
- ・Timer Run Modeのプルダウンメニューで「連続」を選択して下さい。
- Temperature の設定温度欄に目標温度を入力して下さい。
 - ※目標温度は実際に制御したい温度付近に設定して下さい。初期値は目標値に対して 10℃以上差がある温度にあらかじめ温度調節しておきます。
 - 実施例の場合、目標温度を 25° C $\rightarrow 50^{\circ}$ C $\rightarrow 0^{\circ}$ C $\rightarrow 25^{\circ}$ Cと変化させて温度応答を観測しています。
- ・Run のプルダウンメニューで「Manual Mode」を選択の上、START ボタンを押す と温度制御動作を開始し、温度トレース画面に温度測定値の時間変化がグラフ で表示されます。
 - ※温度を変化させるときは、設定温度欄に数値を入力し、SET ボタンを押します。 グラフの目標温度ライン(赤線)が、設定に応じて変化します。



1-3) ステップ応答の評価~限界感度 Ku を求める

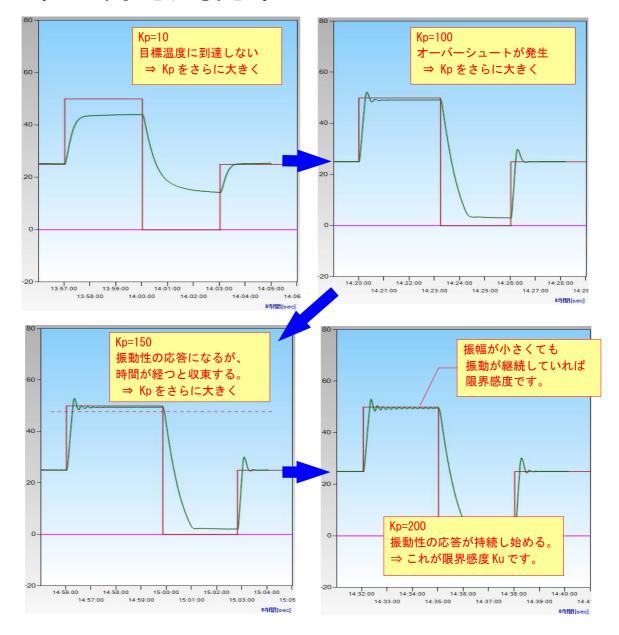
測定したステップ応答を評価します。

限界感度(継続的な振動状態)に到達していない場合は、Kp をさらに大きい値に 設定して、再度ステップ応答を測定します。

継続的な振動状態の応答の場合は、Kp をさらに小さい値に設定して、再度ステップ応答を測定します。

※再度 Kp の設定を行う場合には、ペルチェドライバー"Peltier_Driver. exe"の通信を停止してから、ペルチェ設定ツール"PELTIER_MEAS. exe"の通信を開始して下さい。

プログラムを終了させる必要はありませんが、両方同時に通信ポートを オープンすることはできません。

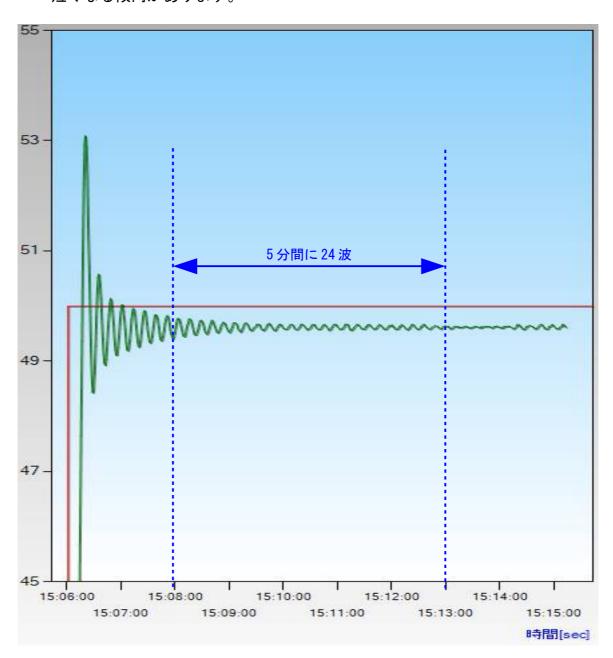


2) 振動周期 Pu を求める

限界感度状態での振動周期を求めます。 以下の例では、約5分(300[sec])間に24波なので、 振動周期Pu = 300/24 = 12.5[sec]

となります。

※限界感度や振動周期は、制御系により大きく異なります。 応答性のよい(遅れ要素が少ない)制御系では限界感度が高くなり、周期が 短くなる傾向があります。



3) 最適な比例係数 Kp、積分係数 Ki を計算する

以上の実験により求められた限界感度 Ku および振動周期 Pu から、最適な 比例係数 Kp と積分係数 Ki を計算します。

まず、以下の表から比例係数 Kp と積分時間 Ti を計算します。

	条件	Кр	Ti		
1	応答性重視	0. 5 × Ku	2 × Pu		
2	安定性重視	0. 25 × Ku	5×Pu		

[※]PLCシリーズの内部処理に適合させるため、一般的なPI制御の計算式とは係数が 異なる場合があります。

積分時間 Ti から、積分係数 Ki を計算します。

 $Ki = Kp \times (\angle t/Ti)$

※ △t:サンプリング周期 PLC シリーズの場合 Pt センサー対応モデル: 0.0005[sec] NTC サーミスタ対応モデル: 0.0013[sec]

実施例の Ku=200、Pu=12.5、 ∠t=0.0005 を当てはめて計算すると、

条件① Kp = $0.5 \times 200 = 100$ Ki = $100 \times \{0.0005/(2 \times 12.5)\} = 0.002$

条件② Kp = $0.25 \times 200 = 50$ Ki = $50 \times \{0.0005/(5 \times 12.5)\} = 0.0004$

となります。

4) Kp、Ki をペルチェコントローラに設定する

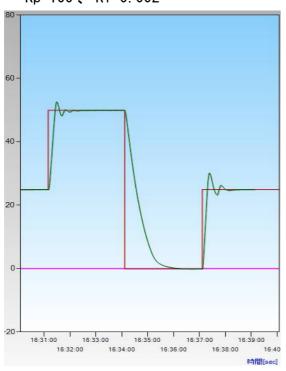
ここでは条件②のパラメータをPLCシリーズに設定します。



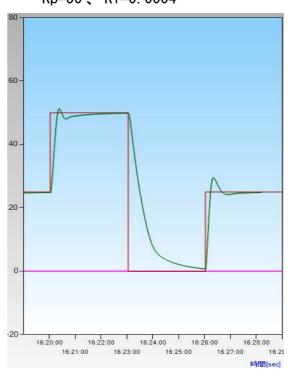
5) 設定後のステップ応答確認

ペルチェドライバー "Peltier_Driver. exe"を用いてステップ応答を確認します。

条件① Kp=100、Ki=0.002



条件② Kp=50、Ki=0.0004



6) パラメータの合わせ込み

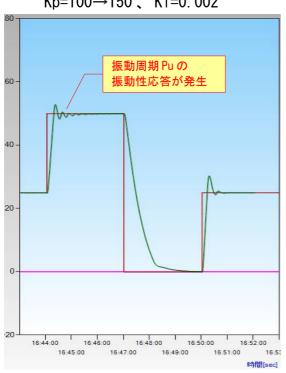
6-1) Kp の合わせ込み

振動周期 Pu とは異なる周期で温度が上下している場合は、Kp に対して Ki が相対的に大きすぎる可能性があります。応答性を重視したい場合は、Kp を大きくしてください。

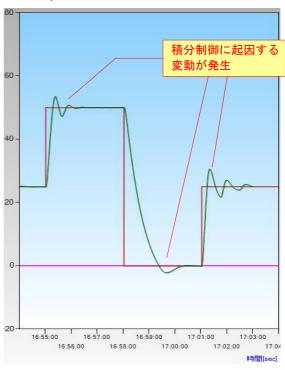
Kp を大きくしすぎると、制御系の遅れ時間に起因する振動性の応答が長引くようになり、さらに大きくすると発振状態になります。

以下の例では、条件①の設定をベースに Kp を変えて応答を観測しています。

Kp を大きくした場合 Kp=100→150 、Ki=0.002



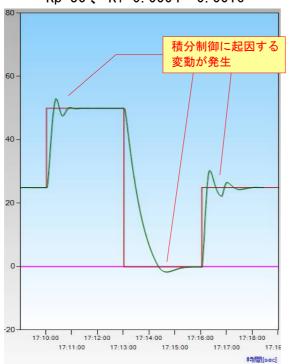
Kp を小さくした場合 Kp=100→50、Ki=0.002



6-2) Ki の合わせ込み

振動周期 Pu とは異なる周期で温度が上下している場合は、Kp に対して Ki が相対的に大きすぎる可能性がありますので、Ki を小さくしてください。逆に Ki が小さすぎると、目標温度に到達するまでの時間が長くなります。以下の例では、条件①の設定をベースに Ki を変えて応答を観測しています。

Ki を大きくした場合 Kp=50、Ki=0.0004→0.0016



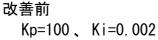
時間[sec]

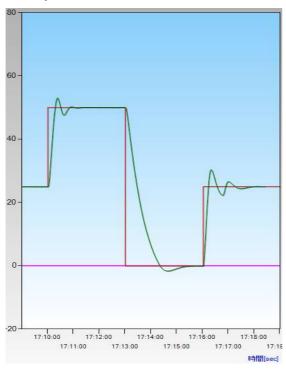
6. 応答性改善のヒント

温度応答を改善し、より早く安定な温度制御を行うためには、以下のような点を 考慮してください。

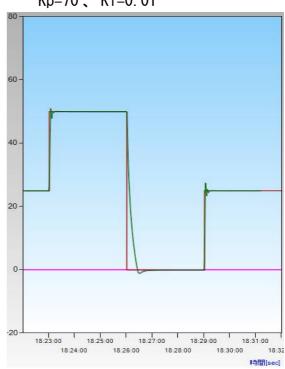
- ・温度センサーの検出遅れ時間を短縮する
 - ・応答時間の早い温度センサーを使用する
 - ・温度センサーと温度制御対象物の熱的な結合を良くする
 - ・温度センサーと温度制御対象物を密着させる
 - 熱伝導性の高い素材を挟む
- ・ペルチェ素子の冷却/加熱能力を高める
 - ・適切な仕様のペルチェ素子を選定
 - ・ペルチェ駆動電圧の最適化
 - ・ペルチェ素子の自己発熱を考慮した最適な駆動電圧を求める
 - ・ペルチェ素子の放熱を良くする
 - ・ヒートシンク、冷却ファンの選定
 - 水冷式放熱器の採用
 - ・ペルチェ素子と温度制御対象物の熱的な結合を良くする
 - ・ペルチェ素子と温度制御対象物を密着させる
 - 熱伝導性の高い素材を挟む

以下の温度応答は、応答性改善の前後での比較データの例です。





改善後 Kp=70、Ki=0.01



Memo

変更履歴

Rev.	日付	内容	担当
1. 00	2010/08/18	初版発行	Y. 0
1. 10	2015/09/28	PLC-15V6A → PLCシリーズ、表紙に適用機種追記	Y. 0
2. 00	2016/05/12	Ki の計算式修正 温度応答の画面を新しいペルチェユニットのものに差替え ソフトウェアの画面を最新バージョンに差替え 「6.応答性改善のヒント」を追加	Y. 0
2. 10	2017/04/07	事業移管に伴う会社名変更 株式会社ティーエスラボ → 合同会社クラッグ電子	Y. 0

ペルチェコントローラ PLC シリーズ テクニカルマニュアル 限界感度法による PI 制御パラメータの設定 2017年4月7日 (Rev. 2. 10)

開発元: ティーエスラボ URL http://tslab.com/

製造販売元:合同会社クラッグ電子 URL http://kurag.o.oo7.jp/kurag-el/